

2023年1月25日～27日に東京ビッグサイトにて開催されました
第37回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-に出展しました。
大変お忙しい中、ブースにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございました。

<出展製品>

- ・ターンテーブル基板分割機MR2535H2T ※初出展
ターンテーブル基板分割機を初出展し、基板加工中の並行段取りによる高生産性を
実演して紹介。また、実装基板分割システム「Jig-Designer」での治具内製化による
工数低減・コスト削減を提案しました。

